



①9 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

⑫ Patentschrift
⑩ DE 198 17 195 C 1

⑤① Int. Cl.⁶:
F 24 C 7/08
H 05 B 3/74

②① Aktenzeichen: 198 17 195.1-34
②② Anmeldetag: 17. 4. 98
④③ Offenlegungstag: -
④⑤ Veröffentlichungstag
der Patenterteilung: 9. 9. 99

DE 198 17 195 C 1

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

⑦③ Patentinhaber:
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, 81669
München, DE

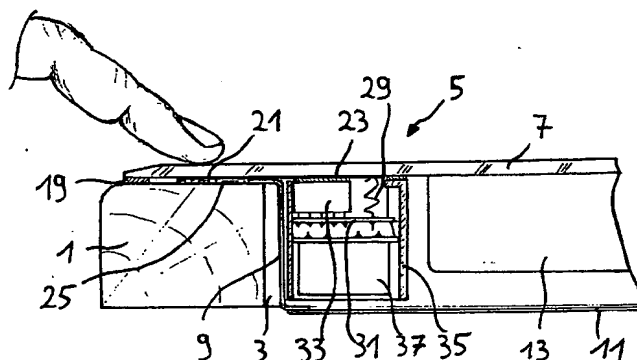
⑦② Erfinder:
Theine, Markus, Dipl.-Ing., 83395 Freilassing, DE

⑤⑥ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:

DE 43 33 334 C2
DE 43 19 170 C1
DE 1 96 10 073 A1

⑤④ Kochfeld mit Bedienbereich

⑤⑦ Bekannt ist ein Kochfeld zum Einbau in eine Kochfeld-
aufnahme einer Arbeitsplatte mit einer Kochplatte aus
Glaskeramik oder ähnlichem, unterhalb welcher Koch-
platte Heizelemente angeordnet sind, mit Berührungsflä-
chen eines Bedienbereiches auf der Oberseite der Koch-
platte, die durch unterhalb der Kochplatte angeordnete
Sensoren einer Bedieneinheit überwacht sind, die in Ver-
bindung steht mit einer Steuereinheit zum Steuern der
Heizelemente. Um eine möglichst niedrige Temperatur
der Berührungsfläche zu erreichen, überdeckt die Koch-
platte die Arbeitsplatte bei in die Kochfeldaufnahme ein-
gebautes Kochfeld mit seinem Bedienbereich, so daß
der Bedienbereich im wesentlichen außerhalb der Koch-
feldaufnahme angeordnet ist.



DE 198 17 195 C 1

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kochfeld zum Einbau in eine Kochfeldaufnahme einer Arbeitsplatte mit einer Kochplatte aus Glaskeramik oder ähnlichem mit Berührungsflächen eines Bedienbereiches auf der Oberseite der Kochplatte, die durch unterhalb der Kochplatte angeordnete Sensoren einer Bedieneinheit überwacht sind, die in Verbindung steht mit einer Steuereinheit zum Steuern von unterhalb der Kochplatte angeordneten Heizelementen.

Ein derartiges Kochfeld ist bekannt aus der Druckschrift DE 196 10 073 A1, wobei unterhalb der Glaskeramikplatte Strahlungsheizquellen sowie Bedien- und Anzeigeelemente integriert sind. Die Glaskeramikplatte ist von einem Kochfeldrahmen umzogen, der in den entsprechend gestalteten Ausschnitt der Arbeitsplatte eingesetzt und gehalten ist. Nachteilig am bekannten Stand der Technik ist, daß aufgrund der begrenzten und üblicherweise standardisierten Ausschnittgröße in der Arbeitsplatte bei den typischerweise in einem Glaskeramikkochfeld vorhandenen vier Kochstellen der geometrische Abstand zwischen den beheizten Zonen und den Berührungsflächen des Bedienbereiches relativ gering ist. Dies führt aufgrund der Wärmequerleitung in der Glaskeramik zu für die Bedienperson unangenehmen Berührungstemperaturen der Oberseite der Kochplatte im Bereich der Berührungsflächen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Kochfeld nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1 derart zu verbessern, daß die Temperatur der Berührungsflächen reduziert ist.

Erfindungsgemäß ist dies dadurch erreicht, daß die Kochplatte die Arbeitsplatte bei in die Kochfeldaufnahme eingebautem Kochfeld mit seinem Bedienbereich überdeckt, so daß dieser zumindest zum Teil außerhalb der Kochfeldaufnahme angeordnet ist. Durch die Vergrößerung der Kochplattenfläche bei gleichbleibender Größe des Arbeitsplattenausschnittes ist es auf einfache Weise möglich, den Abstand der Berührungsflächen von den Heizelementen zu vergrößern. Da die Vergrößerung des Abstandes um 1 mm die Temperatur der Berührungsfläche um etwa 1 K reduziert, ist dadurch mit einfachen Mitteln eine deutliche Herabsetzung der Berührungsflächentemperatur möglich. Besonders günstig ist es, wenn die Berührungsflächen außerhalb eines wannenförmigen Gehäuses zur Aufnahme der Heizkörper und weiterer Funktionskomponenten des Kochfeldes angeordnet sind. Erfindungsgemäß kann stets ein geeigneter Abstand des Bedienbereiches vom Rand der Kochplatte eingehalten werden.

Vorteilhafterweise sind die Sensoren in dem Spalt zwischen der Kochplatte und der Arbeitsplatte angeordnet. Dies ist zum einen ein kühler Bereich der Anordnung und zum anderen wird das durch die Anordnung vorgegebene Raumangebot optimal genutzt.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist der Sensor durch eine Metallelektrode gebildet, die an der Unterseite der Kochplatte im Bedienbereich aufgebracht ist. Die dünne Metallelektrode kann durch das Aufkleben einer geeigneten Folie oder durch eine geeignete Beschichtungsbzw. Bedruckungstechnik an der Unterseite der Kochplatte aufgebracht sein. Der kapazitive Abgriff durch eine oder mehrere Elektroden ist dabei aufgrund des flachen Aufbaues und der sicheren Meßtechnik besonders geeignet. Alternativ könnte zum induktiven Abgriff auch eine spiralförmige Flachspule an der Unterseite der Kochplatte vorgesehen sein. Ebenfalls wäre es möglich, im Bereich unterhalb der Berührungsflächen geeignete Reflektoren vorzusehen, die im wesentlichen waagrecht unterhalb der Kochplatte von einer geeigneten Infrarotsensorik ausgesendete Infrarotstrahlung

im wesentlichen senkrecht nach oben reflektieren und die durch einen gegebenenfalls vorhandenen Betätigungsfinger einer Bedienperson reflektierte Strahlung wieder zu einem Infrarotempfänger der Bedienelektronik zurücksenden.

Zur Vereinfachung der Bedienung des Kochfeldes ist der Bedienbereich und damit der Anzeigebereich in dem einer Bedienperson zugewandten Endabschnitt der Kochplatte vorgesehen.

Insbesondere in diesem Bereich überlappt die Kochplatte die Arbeitsplatte vorteilhafterweise etwa um 10 bis 40 mm, insbesondere um etwa 15 bis 35 mm. In einem derartigen Überlappungsbereich ist einerseits problemlos eine geeignet dimensionierte Berührungsfläche des Bedienbereiches realisierbar. Andererseits ist die Tiefe des einer Bedienperson zugewandten Arbeitsplattensteiges typischerweise auf etwa 50 mm begrenzt. Abhängig von den jeweiligen besonderen Gegebenheiten kann der Bedienbereich der Kochplatte alternativ auch an einem der Seitenbereiche der Kochplatte vorgesehen sein.

Vorteilhafterweise ist die Kochplatte mit Hilfe eines geeigneten Abstandshalters von der Oberseite der Arbeitsplatte beabstandet. Dies gewährleistet zum einen eine feste und dichte Halterung des Kochfeldes in der Arbeitsplatte und schafft zum anderen einen Raum zur Unterbringung der Sensoren.

Nachfolgend ist anhand schematischer Darstellungen ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Kochfeldes beschrieben.

Es zeigen:

Fig. 1 in einer Seitenansicht teilweise in einer Schnittdarstellung abschnittsweise das in die Arbeitsplatte eingebaute Kochfeld und

Fig. 2 in verkleinertem Maßstab in einer Draufsicht das eingebaute Kochfeld.

Fig. 1 zeigt den einer Bedienperson zugewandten Frontbereich einer Arbeitsplatte **1** mit einem rechteckigen Ausschnitt **3** zum Einbau eines Touch-Control-Kochfeldes **5**. Das Kochfeld **5** weist eine Kochplatte **7** aus Glaskeramik auf, an deren Unterseite ein metallischer Rahmen **9** im wesentlichen umfangsseitig dicht befestigt ist. Durch eine Bodenplatte **11** wird der Rahmen **9** zu einem wannenförmigen Gehäuse des Kochfeldes **5** ergänzt, in dem dessen Funktionskomponenten angeordnet sind. An der Unterseite der Kochplatte **7** sind im Bereich der vier markierten Kochstellen topfförmige Heizkörper **13** gehalten. Mit dem Rahmen **9** ist das Kochfeld **5** in den Ausschnitt **3** eingesetzt. Dabei liegt ein oberer rechtwinkelig abstehender Endabschnitt des Rahmens **9** an der Oberseite der Arbeitsplatte **1** umfangsseitig auf. Die Kochplatte **7** erstreckt sich über den Ausschnitt **3** hinaus oberhalb der Arbeitsplatte **1** in deren frontseitigen Endabschnitt und endet kurz vor der frontseitigen Kante der Arbeitsplatte **1** mit einer kurzen Facette. Dabei überdeckt die Kochplatte **7** die Arbeitsplatte **1** um etwa 35 mm. In diesem Überlappungsbereich ist ein Bedienbereich **15** des Kochfeldes **5** vorgesehen. Beabstandet davon ist zwischen den beiden frontseitig angeordneten Kochstellen und dem Bedienbereich **15** ein Anzeigebereich **17** des Kochfeldes **5** angeordnet. Die Kochplatte **7** liegt umfangsseitig zusätzlich auf einem rahmenartigen elastischen und dichtenden Abstandselement **19** auf.

Im Bedienbereich **15** sind an der Unterseite der Kochplatte **7** mehrere dünne kreisförmige Elektroden **21** einer kapazitiven Touch-Control-Sensoranordnung aufgedruckt. Durch das Setzen eines Fingers der Bedienperson auf die Elektrode **21** wird die Kapazität der Sensoranordnung verändert und als Bedienwunsch erkannt. Von den Elektroden **21** führen zwischen der Unterseite der Kochplatte **7** und dem

im wesentlichen dicht anliegenden Rahmen 9 jeweils schmale parallel geführte dünne Sensorleitungen 23 in den innerhalb des Kochfeldgehäuses angeordneten Anzeigebereich 17 der Kochplatte 7. Dabei ist die Geometrie der Sensorleitungen 23 derart gestaltet, daß eine Berührung mit einem Finger der Bedienperson in diesem Bereich zu keiner Fehlbedienung des Kochfeldes 5 führen kann. Zum Schutz und zur elektrischen Isolation der Elektrode 21 und der Sensorleitungen 23 sind diese mit einer geeigneten Isolations-
schicht 25 überzogen. Im Anzeigebereich 17 enden die Sensorleitungen 23 in entsprechenden Kontaktpads 27. Über Federelemente 29 sind die Kontaktpads 27 und damit die Elektroden 21 der kapazitiven Sensoranordnung mit einer Elektronikleiterplatte 31 elektrisch leitend verbunden. Auf dieser Leiterplatte 31 sind unter anderem an sich bekannte Anzeigeelemente 33 z. B. in Form von Siebensegmentanzeigen angeordnet. Diese Anzeige- und Bedienelemente 27, 29, 31 sind in einem an der Unterseite der Kochplatte 7 gehaltenen Gehäuse 35 zusammen mit Schaltelementen 37 zur Steuerung der Heizleistung der Heizkörper 13 vorgesehen.

Patentansprüche

1. Kochfeld zum Einbau in eine Kochfeldaufnahme einer Arbeitsplatte mit einer Kochplatte aus Glaskeramik oder ähnlichem mit Berührungsflächen eines Bedienbereiches auf der Oberseite der Kochplatte, die durch unterhalb der Kochplatte angeordnete Sensoren einer Bedieneinheit überwacht sind, die in Verbindung steht mit einer Steuereinheit zum Steuern von unterhalb der Kochplatte angeordneten Heizelementen, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Kochplatte (7) die Arbeitsplatte (1) bei in die Kochfeldaufnahme (3) eingebautem Kochfeld (5) mit seinem Bedienbereich (15) überdeckt, so daß dieser zumindest zum Teil außerhalb der Kochfeldaufnahme (3) angeordnet ist.
2. Kochfeld nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Sensoren (21) zwischen der Kochplatte (7) und der Arbeitsplatte (1) angeordnet sind.
3. Kochfeld nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Sensor (21) durch eine Metallelektrode gebildet ist, die an die Unterseite der Kochplatte (7) im Bedienbereich (15) aufgebracht ist.
4. Kochfeld nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kochplatte (7) die Arbeitsplatte (1) etwa um 10 bis 40 mm, insbesondere um etwa 15 bis 35 mm überlappt.
5. Kochfeld nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Bedienbereich (15) in dem einer Bedienperson zugewandten frontseitigen Endabschnitt der Kochplatte (7) vorgesehen ist.
6. Kochfeld nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Kochplatte (7) mit Hilfe eines Abstandshalters (19) von der Oberseite der Arbeitsplatte (1) beabstandet ist.

Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen

60

65

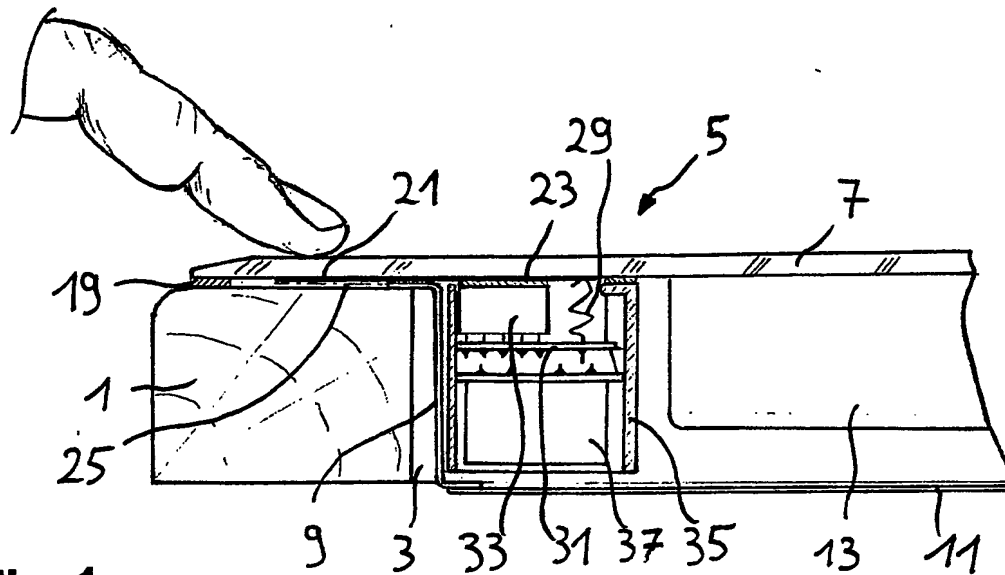


Fig. 1

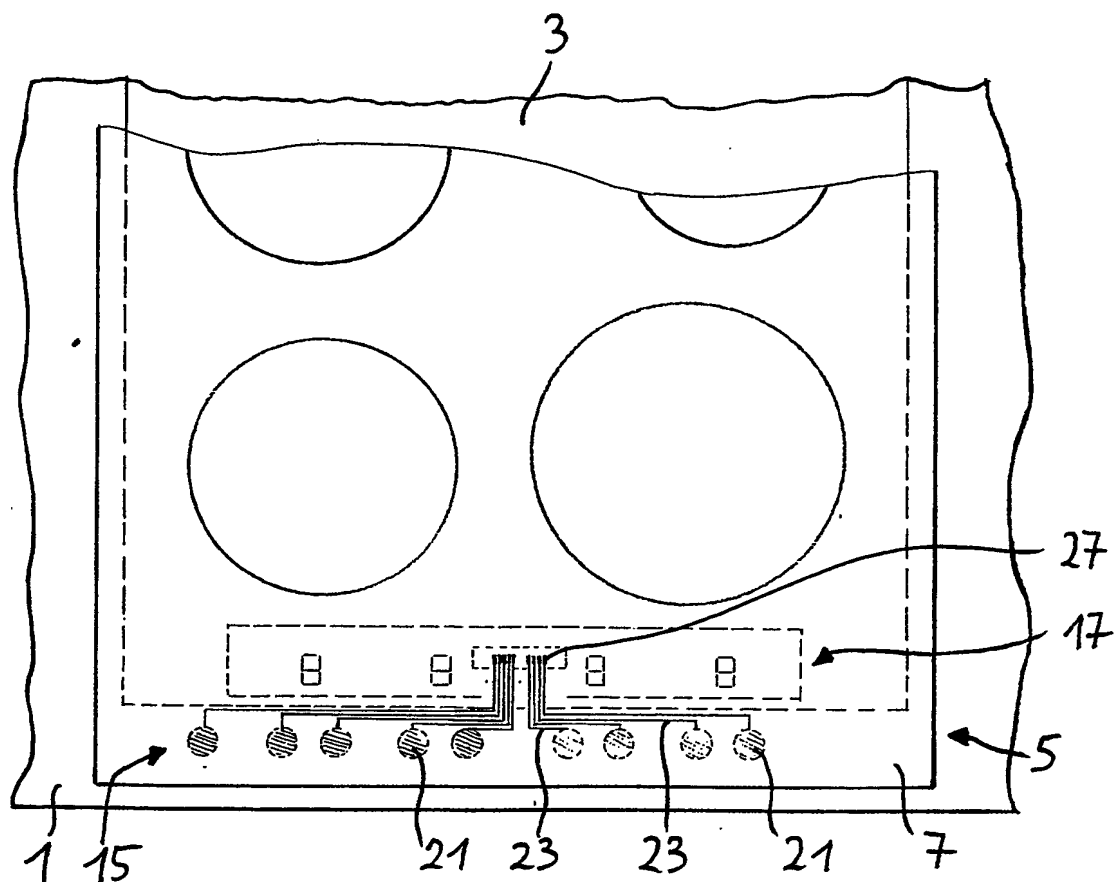


Fig. 2

Ceramic cooking hob with touch-control operation

Patent number: DE19817195

Publication date: 1999-09-09

Inventor: THEINE MARKUS (DE)

Applicant: BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE (DE)

Classification:

- international: **F24C7/08; H05B3/74; F24C7/08; H05B3/68; (IPC1-7):**
F24C7/08; H05B3/74

- european: F24C7/08B; H05B3/74P

Application number: DE19981017195 19980417

Priority number(s): DE19981017195 19980417

Also published as:



EP0950860 (A)

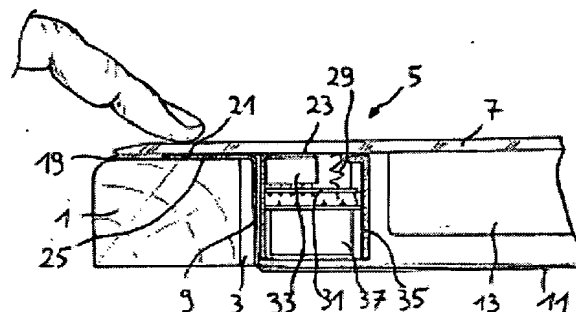
EP0950860 (A)

EP0950860 (B)

[Report a data error here](#)

Abstract of DE19817195

The cooking hob has a ceramic hob surface (7) with a number of cooking zones positioned above respective electric heating elements, controlled via touch control operating fields (15) provided at the edge of the hob surface, which lips over the edge of the work top (1) in which the cooking hob is fitted, to lie outside the cooking zone area.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO,

Docket # ZTP03PO1572

Applic. # _____

Applicant: Huber

Lerner Greenberg Sterner LLP
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101